Krystan Marquardt





Übersicht

- **1. Energieversorgung kleiner Systeme**
- 2. Markt und Trends
- 3. Technologie Wafer-Level-Batterie
  - ⇒ Batterieaufbau / Deponierbare Verkapselung durch Polymer-Metall-Dünnfilmverbund
  - $\Rightarrow$  Ergebnisse / Entwicklungsstand
- 4. Zusammenfassung / Ausblick



Übersicht

- 1. Energieversorgung kleiner Systeme
- 2. Markt und Trends
- 3. Technologie Wafer-Level-Batterie
  - ⇒ Batterieaufbau / Deponierbare Verkapselung durch Polymer-Metall-Dünnfilmverbund
  - $\Rightarrow$  Ergebnisse / Entwicklungsstand
- 4. Zusammenfassung / Ausblick



### Anwendungen in autarken Systemen







### **Energieversorgung in kleinen Systemen**





### **Energy density of lithium based secondary batteries**

	molar mass	no. of interca- lated Li atoms	level of intercallation	single electrode capacity density		capacity density	energy, density
	[g/mol]			[As/g]	[mAh/g]	[mAh/g]	[mWh/g]
anode Li (metal)	6,9410	1	100%	13900,78	3861,33		
anode Li <sub>(01)</sub> C <sub>6</sub>	12,0107	6	100%	1338,88	371,91		
cathode Li <sub>(0.51)</sub> CoO <sub>2</sub>	97,8730	1	50%	492,91	136,92	100,1	360,3
anode Li <sub>(01)</sub> C <sub>6</sub>	12,0107	6	100%	1338,88	371,91		
cathode Li <sub>(01)</sub> CoO <sub>2</sub>	97,8730	1	100%	985,82	273,84	157,7	567,8
anode Li <sub>(01)</sub> C <sub>2</sub>	12,0107	2	100%	4016,64	1115,73		
cathode Li <sub>(0.51)</sub> CoO <sub>2</sub>	97,8730	1	50%	492,91	136,92	122,0	439,0
anode Li <sub>(01)</sub> C <sub>2</sub>	12,0107	2	100%	4016,64	1115,73		
cathode Li <sub>(01)</sub> CoO <sub>2</sub>	97,8730	1	100%	985,82	273,84	219,9	791,5
anode Li <sub>(01)</sub> C <sub>6</sub>	12,0107	6	100%	1338,88	371,91		
cathode $Li_{(0.51)}Ni_{0.8}Co_{0.2}O_2$	97,6812	1	50%	493,88	137,19	100,2	360,8
anode Li <sub>(01)</sub> C <sub>6</sub>	12,0107	6	100%	1338,88	371,91		
cathode $Li_{(0.51)}Mn_2O_4$	180,8147	1	50%	266,81	74,11	61,8	179,2
		I					

#### <sup>3</sup>rd LEIBNIZ CONFERENCE OF ADVANCED SCIENCE Krystan Marquardt, 13. Oktober 2006



IZM

\* theoretically (max.) values

### Überblick Lithium Sekundärbatterie



<sup>3</sup>rd LEIBNIZ CONFERENCE OF ADVANCED SCIENCE Krystan Marquardt, 13. Oktober 2006



Fraunhofer <sub>Institut</sub> Zuverlässigkeit und Mikrointegration

### **Kleine Batterien: Typen**

type	advantanges	disadvantages
lithium	<ul> <li>high energy density</li> </ul>	<ul> <li>limited overall thickness</li> </ul>
polymer stack	<ul> <li>high power density</li> </ul>	<ul> <li>foil package &gt; 100 μm</li> </ul>
		<ul> <li>temperature: &lt; 80 ℃</li> </ul>
coin cell	<ul> <li>low cost production</li> </ul>	<ul> <li>low power density</li> </ul>
		<ul> <li>medium energy density</li> </ul>
wafer level	high energy density	<ul> <li>at present: &lt; 80 °C</li> </ul>
wafer level battery	<ul> <li>high energy density</li> <li>flexible battery chemistry</li> </ul>	<ul> <li>at present: &lt; 80 °C</li> <li>medium power density</li> </ul>
wafer level battery	<ul> <li>high energy density</li> <li>flexible battery chemistry</li> <li>integrable</li> </ul>	<ul> <li>at present: &lt; 80 °C</li> <li>medium power density</li> </ul>
wafer level battery solid state	<ul> <li>high energy density</li> <li>flexible battery chemistry</li> <li>integrable</li> <li>high temperature resistant</li> </ul>	<ul> <li>at present: &lt; 80 °C</li> <li>medium power density</li> <li>low energy density</li> </ul>
wafer level battery	<ul> <li>high energy density</li> <li>flexible battery chemistry</li> <li>integrable</li> <li>high temperature resistant</li> <li>very thin</li> </ul>	<ul> <li>at present: &lt; 80 °C</li> <li>medium power density</li> <li>low energy density</li> <li>expensive production</li> </ul>

<sup>3</sup>rd LEIBNIZ CONFERENCE OF ADVANCED SCIENCE Krystan Marquardt, 13. Oktober 2006



IZM

—

Übersicht

- **1. Energieversorgung kleiner Systeme**
- 2. Markt und Trends
- 3. Technologie Wafer-Level-Batterie
  - ⇒ Batterieaufbau / Deponierbare Verkapselung durch Polymer-Metall-Dünnfilmverbund
  - $\Rightarrow$  Ergebnisse / Entwicklungsstand
- 4. Zusammenfassung / Ausblick



#### **Verfügbare Batteriesysteme** 700 600 Energy Density (Wh / L) Li/MnO2 - 1980's ~6.5 Devices / Home 500 400 300 Alkaline - 1970's Lilon - 1990's ~6.5 Devices / Home ~17 Devices / Home 200 100 Zn/Carbon – Pre 1960's ~2 Devices / Home 0 0 200 400 600 800 1000

Power Density (W / L)



1200

### **Energieversorgung autonomer Mikrosysteme**

#### <u>Sicherheitstechnik</u>

Sicherung von Daten auf Chips

#### Medizinische Anwendungen

Elektronische Mikroimplantate

Patientenmonitoring

Elektronische Pflaster

Hörgeräte

Sensoren

#### Transponder / Logistik

Autark arbeitende, vernetzte Sensorsysteme

Multifunktionale Chipkarten

Aktive / semiaktive Smart Labels

Low Cost Datenlogger

Autonome Sensorknoten / Messdatenerfassung



### **RFID Anwendungen, Umsatzentwicklung weltweit**







### Weltmarkt Batterien im Bereich von 500 µAh bis 10 mAh

Anwendung	Erwartete Stückzahlen			
	Hauptstromversorgung	Notstromversorgung		
Geräte zur Herz-Kreislauf-Stimulation	100.000			
Medizinische Implantate	150.000			
Hörgeräte	20 Mio.			
Medizinische Sensoren	300 Mio.			
Patientenmonitoring, Datenübertragung	5 M	io.		
Transponder zur Produkt- und Tierkennzeichnung	3 Mrd.			
SmartCards	1 Mrd.			
Autoradio, Auto-Navigation	40 Mio.			
Fahrzeugüberwachung, Ortung, Diebstahlsicherung	8 M	io.		
KFZ-Sensoren, Bordcomputer	10 Mio.			
Mp3-Player, portable Unterhaltungselektronik	120 Mio.			
Smartphones, PDA	150	Mio.		
Sportuhren, Lawinenpiepser, Pulsüberwachung	75 Mio.			

Quelle: Abschätzung vom Fraunhofer ICT

berlin



### Herausforderung: Energiedichte steigern



### kleine Systeme: Großer Anteil passiver Komponenten



### Konventionelle Batterieverkapselung



<sup>3</sup>rd LEIBNIZ CONFERENCE OF ADVANCED SCIENCE Krystan Marquardt, 13. Oktober 2006



IZM Fraunhofer Institut Zuverlässigk

### **Verkapselung flacher Batterien**

Langer Diffusionsweg: Breiter Siegelrand nötig



Versiegelung der gesamten Batterie ohne Siegelrand

Verpackungsfolie 100 µm dick



Dünne, deponierbare Verpackung (3 ... 5 µm)

Kleine Batterien: Verpackung / aktives Material ↑



Anteil aktives Material am Gesamtaufbau ↑

#### **Konventionelle Batterie**

<sup>3</sup>rd LEIBNIZ CONFERENCE OF ADVANCED SCIENCE Krystan Marquardt, 13. Oktober 2006





Wafer Level Batterie

Fraunhofer Institut Zuverlässigkeit und Mikrointegration

Übersicht

- **1. Energieversorgung kleiner Systeme**
- 2. Markt und Trends
- 3. <u>Technologie Wafer-Level-Batterie</u>
  - ⇒ Batterieaufbau / Deponierbare Verkapselung durch Polymer-Metall-Dünnfilmverbund
  - $\Rightarrow$  Ergebnisse / Entwicklungsstand
- 4. Zusammenfassung / Ausblick





#### Technologie Wafer Level Batterie (Querschnitt)



<sup>3</sup>rd LEIBNIZ CONFERENCE OF ADVANCED SCIENCE Krystan Marquardt, 13. Oktober 2006



Fraunhofer <sub>Institut</sub> Zuverlässigkeit und Mikrointegration

IZM

Lamination

### Prozessablauf: Verkapselung mit Dünnfilmtechnik



Mikrointegration

### Neuer Ansatz: Verkapselung mit Dünnfilmtechnik



Batterielaminate auf FR4, verkapselt



Anoden-Laminat auf SiOx-Wafer

<sup>3</sup>rd LEIBNIZ CONFERENCE OF ADVANCED SCIENCE Krystan Marquardt, 13. Oktober 2006







Zwischenschritte bei der Lamination





<sup>r</sup> Institut Zuverlässigkeit und Mikrointegration

### Technologie: Lamination der Batteriematerialien



Wafer-Laminator

<sup>3</sup>rd LEIBNIZ CONFERENCE OF ADVANCED SCIENCE Krystan Marquardt, 13. Oktober 2006



### Lamination:

- Kupfer-Ableiter auf Lithium-Graphit-Anode
- > Separator
- Lithium-Kobaltoxid Kathode auf Aluminium-Ableiter

### **Prozessparameter:**

- Druck
- Temperatur
- Laminationszeit

Batterieaufbau in Handschuhbox: trocken, inert (Argon)



Mikrointegration



### Abscheideparameter von Parylene

- Druckbereich: 0,01 ... 0,1 mbar
- ➤ Temperatur: RT
- Abscheiderate: > 50 nm / min
- Gute Reproduzierbarkeit der Schichtdicken
- Sehr homogene Schicht
   Abweichung < 4,5 % bei 2 µm Schichtdicke (4" Wafer)</li>



### Barriereeigenschaften von Parylene (Wasserdampf)



<sup>3</sup>rd LEIBNIZ CONFERENCE OF ADVANCED SCIENCE Krystan Marquardt, 13. Oktober 2006



Fraunhofer Institut Zuverlässigkeit und Mikrointegration

### Barriereeigenschaften von Parylene

	Wasseraufnahme	Permeationsrate [g/m²/day @ 100µm]
$\left( CH_2 - CH_2 \right)_n$ Parylene N	< 0,01 %	5,9
$ \begin{pmatrix} CH_2 & CH_2 \\ CH_2 & CH_2 \end{pmatrix}_n $ Parylene C	< 0,06 %	0,83
$ \left(CH_{z} - CH_{z}\right)_{n} $ Parylene D	-	0,98
	< 0,01 %	1,97
Parylene HT		

<sup>3</sup>rd LEIBNIZ CONFERENCE OF ADVANCED SCIENCE Krystan Marquardt, 13. Oktober 2006



### **Verkapselung: Wasserpermeation**



Scherence of ADVANCED SCIENCE Krystan Marquardt, 13. Oktober 2006





### **Permeationsraten Wasser und Sauerstoff**

thicknes	s [µm]	water		oxygen		
		permeation		permeation		
Parylene C	Aluminium	[g/m²/day]	test conditions	[cm³/m²/day]	test conditions	
4,50 µm	0,00 µm	13,30		180,00		
6,60 µm	0,00 µm	9,00	38°C, 90% RH, faraday	100,00	38°C, 1 bar oxygen	
28,00 µm	0,00 µm	1,80	detektor at MS	28,00	channeltron detector	
			38°C, 90% RH, channeltron			
3,50 µm	1,20 µm	2,00	detektor at MS, before	7,60		
5,90 µm	1,20 µm	0.90	measuring samples ~10 h	>> 10 (invalid)		
9,50 µm	1,20 µm	0,40	at vakuum chamber	100,00		

Anforderung an WLB - Verkapselung: Max. zulässige Wasserpermeation: ~ 0,01 g/m²/day

Ursache für hohe Permeation: Löcher in Metallschicht (Pin Holes)

Abhilfe: Partikelfreie Abscheidung des Parylene - Films



### **Parylene: Gute Kanten- und Grabenabdeckung**



<sup>3</sup>rd LEIBNIZ CONFERENCE OF ADVANCED SCIENCE Krystan Marquardt, 13. Oktober 2006





**Fraunhofer** <sub>Institut</sub> Zuverlässigkeit und Mikrointegration

### **Strukturierbarkeit von Parylene**



#### ⇒ Schattenmasken (Edelstahl) zur Strukturierung

<sup>3</sup>rd LEIBNIZ CONFERENCE OF ADVANCED SCIENCE Krystan Marquardt, 13. Oktober 2006





Fraunhofer <sub>Institut</sub> Zuverlässigkeit und Mikrointegration

### Chemischen Stabilität von Parylene

#### Versuche:

- Chlorhaltiges Parylen auf Kalzium Spiegel
  - Nach 15 Wochen kein Abbau von Kalzium unter Argonatmosphäre
- Auslagerung von Parylene C in Elektrolyt (1M LiPF6 in EC/DEC) bei RT

→ keine Degradation nach 28 Tagen

#### Verkapselung von Batterielaminaten:

- $\Rightarrow$  Keine Wechselwirkung des Parylens mit Batteriematerialien
- $\Rightarrow$  Batterieperformance nicht eingeschränkt



### Dünnfilmverkapselung für Batterien

Hermetischer Polymer-Metall-Verbund Dünnfilmtechnik

## Abscheidung:

kalt (< 50°C), trocken, aus der Gasphase

Polymer: Strukturierbar (RIE), geringe Wasseraufnahme, gute Barriere gegenüber H<sub>2</sub>O / O<sub>2</sub>

### Herausforderung: Risse / Pin holes ⇒ staubarme Umgebung / Laminarflowbox



### Reproduzierbarkeit



<sup>3</sup>rd LEIBNIZ CONFERENCE OF ADVANCED SCIENCE Krystan Marquardt, 13. Oktober 2006



IZM Fraunhofer Institut Zuverlässigkeit und Mikrointegration

### Einfluss des Elektrolytverlustes auf die Kapazität





### Extraktionsoptimierung

formation of laminated µcells, different extraction parameters









### Zyklenstabilität



Übersicht

- **1. Energieversorgung kleiner Systeme**
- 2. Markt und Trends
- 3. Technologie Wafer-Level-Batterie
  - ⇒ Batterieaufbau / Deponierbare Verkapselung durch Polymer-Metall-Dünnfilmverbund
  - $\Rightarrow$  Ergebnisse / Entwicklungsstand
- 4. Zusammenfassung / Ausblick



### **Rechargeable lithium micro batteries**



### Zusammenfassung: Verkapselungskonzept WLB

- 1. Preiswerteste Herstellung ultraflacher Sekundärbatterien
- 2. Weltweit *höchste Energiedichte* flacher Batterien wegen dünner Verkapselungsschicht und Siegelrandfreiheit
- 3. Erhebliches *Miniaturisierung*spotenzial, freier Formfaktor in der Ebene
- 4. Direkte Ankontaktierbarkeit an Chips: Integrierbarkeit
- 5. Verkapselungstechnologie ist unabhängig von den verwendeten Aktivmaterialien ⇒ Sofort neue Elektrodensysteme verwendbar



17M

# Danke für Ihre Aufmerksamkeit



